

1 IGBT mold types

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive
- Suited for high frequency power supplies, such as microwave ovens
- When using these IGBTs, FUJI's fast recovery diode ERD60-100 is required.
- Low saturation voltage

Device type	V _{CE(s)}	V _{GES}	I _c	P _c	V _{CE(sat)}	Switching time (Max.)			Package	Net mass Grams
	Volts	Volts	cont. Amps	Watts	Max. Volts	t _{on} μsec.	t _{off} μsec.	t _r μsec.		
1MBH60-090	900	±20	60	260	3.2	—	—	1.0	TO3PL	9.5
1MBH60-100	1000	±20	60	260	3.4	—	—	1.0	TO3PL	9.5
1MBH65-090	900	±20	65	260	3.0	—	—	1.0	TO3PL	9.5
1MBH65-100	1000	±20	65	300	3.2	—	—	1.0	TO3PL	9.5

Fast recovery diode for IGBT

Device type	V _{RRM}	I _F	P _c	I _r	V _r	t _r	R _{th(j-c)}	Package	Net mass Grams
	Volts	Amps	Watts	μA	Volts	μsec.	°C/W		
ERD60-100	1000	15	40	100	2.5	3.0	3.1	TO220AB	2
ERD65-090	900	30	50	100	1.4	4.4	2.5	TO3PF	6.0

2 600 volts class IGBT modules/High speed switching (L series)

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive

Device type	V _{CE(s)}	V _{GES}	I _c	P _c	V _{CE(sat)}	Switching time (Max.)			Package	Net mass Grams	Equivalent circuit Page 53
	Volts	Volts	cont. Amps	Watts	Max. Volts	t _{on} μsec.	t _{off} μsec.	t _r μsec.			
2MBI50L-060	600	±20	50	250	3.5	0.8	1.0	0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI75L-060	600	±20	75	325	3.5	0.8	1.0	0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI100L-060	600	±20	100	400	3.5	0.8	1.0	0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI150L-060	600	±20	150	600	3.5	0.8	1.0	0.35	M219	340	Fig. 2
2MBI150LB-060	600	±20	150	600	3.5	0.8	1.0	0.35	M221	250	Fig. 2
2MBI200L-060	600	±20	200	800	3.5	0.8	1.0	0.35	M219	340	Fig. 2
2MBI200LB-060	600	±20	200	800	3.5	0.8	1.0	0.35	M221	250	Fig. 2
2MBI300L-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8	1.0	0.35	M217	410	Fig. 2
2MBI300LB-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8	1.0	0.35	M225	380	Fig. 2
2MBI400L-060	600	±20	400	1600	3.5	0.8	1.0	0.35	M225	380	Fig. 2
1MBI300L-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8	1.0	0.35	M116	415	Fig. 1
1MBI400L-060	600	±20	400	1600	3.5	0.8	1.0	0.35	M116	415	Fig. 1
1MBI600LP-060	600	±20	600	2000	3.5	1.0	1.2	0.5	M121	370	Fig. 1
1MBI600LN-060	600	±20	600	2000	3.5	1.0	1.2	0.5	M122	370	Fig. 1

Letter symbols

V_{CE(s)}: Collector-to-emitter rated voltage
(Gate-to-emitter short-circuited)

V_{GES}: Gate-to-emitter rated voltage
(Collector-to-emitter short-circuited)

I_c: Rated collector current

P_c: Maximum power dissipation

V_{CE(sat)}: Collector-to-emitter saturation voltage

t_{on}: Turn-on time

t_{off}: Turn-off time

t_r: Fall time

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9